

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
13 janvier 2005 (13.01.2005)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2005/004140 A1

(51) Classification internationale des brevets⁷ : G11B 9/00

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR2004/001406

(22) Date de dépôt international : 7 juin 2004 (07.06.2004)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
03/07158 13 juin 2003 (13.06.2003) FR

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : COM-
MISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE [FR/FR];
31-33, rue de la Fédération, F-75752 Paris (FR).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) : GIDON,
Serge [FR/FR]; 8, Le Petit Bois, F-38140 La Murette
(FR). SAMSON, Yves [FR/FR]; 5, rue Antoine Polotti,
F-38400 Saint-Martin D'Hères (FR). BICHET, Olivier
[FR/FR]; 1, rue Casimir Brenier, F-38000 Grenoble (FR).
BECHEVET, Bernard [FR/FR]; 1, allée de la Chal-
landière, Cidex 334, F-38640 Claix (FR).

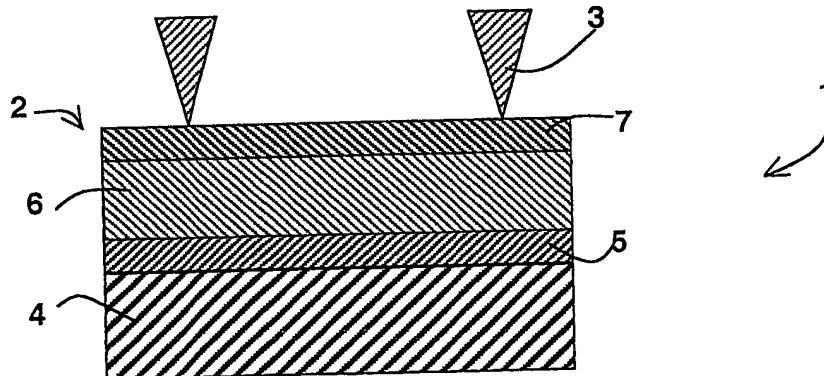
(74) Mandataires : HECKE, Gérard etc.; Cabinet Hecke,
WTC Europole, 5, place Robert Schuman, Boîte postale
1537, F-38025 Grenoble Cédex 1 (FR).

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de
protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO,
CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB,
GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG,
KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG,

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: DATA RECORDING DEVICE COMPRISING MICROTIPS AND A RECORDING MEDIUM

(54) Titre : DISPOSITIF D'ENREGISTREMENT DE DONNÉES COMPORTANT DES MICRO-POINTES ET UN SUPPORT
D'ENREGISTREMENT



(57) Abstract: The invention relates to a data recording device (1) comprising microtips (3) and a recording medium (2). The recording medium (2) comprises a substrate (4) with a preferably-carbon resistive layer (5) disposed thereon, said resistive layer (5) being covered with an active layer (6). According to the invention, the aforementioned active layer (6) can pass from a first electrical resistivity value to a second electrical resistivity value when a voltage is applied between the microtips (3) and a counter electrode. The inventive data recording device (1) also comprises at least one carbon resistive element (7) which is disposed between the active layer (6) and the microtips (3).

(57) Abrégé : Un dispositif d'enregistrement de données (1) comporte des micro-pointes (3) et un support d'enregistrement (2). Le support d'enregistrement (2) comporte un substrat (4) sur lequel est disposée une couche résistive (5), de préférence en carbone, ladite couche résistive (5) étant recouverte par une couche active (6). La couche active (6) est capable de passer d'une première valeur de résistivité électrique à une seconde valeur de résistivité électrique sous l'action d'une tension appliquée entre les micro-pointes (3) et une contre-électrode. Le dispositif d'enregistrement de données (1) comporte également au moins un élément résistif (7) en carbone disposé entre la couche active (6) et les micro-pointes (3).



MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

- (84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasién (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée :

— avec rapport de recherche internationale

— avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

Dispositif d'enregistrement de données comportant des micro-pointes et un support d'enregistrement.

Domaine technique de l'invention

5

L'invention concerne un dispositif d'enregistrement de données comportant des micro-pointes et un support d'enregistrement comportant un substrat sur lequel est disposée une couche résistive, ladite couche résistive étant recouverte par une couche active capable de passer d'une première valeur de résistivité électrique à une seconde valeur de résistivité électrique sous l'action d'une tension appliquée entre les micro-pointes et une contre-électrode.

10

État de la technique

15

L'enregistrement de données, aussi bien dans le domaine de l'informatique que dans le domaine des multimédias, doit répondre à un besoin croissant de capacité et donc à une augmentation de la densité de stockage. Récemment, de très grandes capacités de stockage, de l'ordre du Térabit/cm², ont été obtenues en mettant en œuvre des micro-pointes du type de celles utilisées dans le domaine de la microscopie à effet de pointe telles que les microscopies à force atomique aussi connues sous le nom anglo-saxon AFM ("Atomic Force Microscope"), et les microscopies à balayage à effet tunnel également appelées STM ("Scanning Tunneling Microscope")... Ainsi, l'article « Nanometer-scale recording on chalcogenide films with an atomic force microscope » de H. Kado et al. (Appl. Phys., Letter 66 (2), May 1995, pages 2961-2962) décrit l'utilisation des micro-pointes pour enregistrer des données sur un support d'enregistrement comportant un film actif de GeSb₂Te₄.

20

25

Ainsi, la couche active du support d'enregistrement est traversée par un courant électrique circulant depuis les micro-pointes vers une contre-électrode, de manière à créer dans la couche active des zones de résistivités électriques différentes. Par exemple, le passage du courant induit par l'application d'une tension électrique permet de faire passer localement la couche active d'un premier état physique à un second état physique, de préférence par échauffement par Effet Joule.

La couche active est généralement constituée par un matériau à changement de phase tel que les chalcogénures du type GeSbTe et AgInSbTe qui sont déjà utilisés dans le domaine de l'enregistrement optique. Ainsi, la lecture des points mémoires (bits) formés dans la couche active peut être réalisée en détectant, en mode contact, c'est-à-dire lorsque les micro-pointes sont en contact avec le support d'enregistrement, la variation locale de la résistance électrique du support d'enregistrement.

Cependant, la variation de résistance électrique, lors de la phase d'écriture, peut induire des effets sur les micro-pointes et sur le support d'enregistrement. En effet, les micro-pointes et/ou le support d'enregistrement peuvent être endommagés par un courant électrique excessif induit sous les micro-pointes lors de la phase d'écriture. Pour éviter de tels problèmes, il a été notamment proposé dans le document US-A-5751686, de disposer un film résistant limitant le courant entre la couche active et le substrat, le film pouvant par exemple être un oxyde ou du nitrure de silicium.

25

L'abrégé de la demande de brevet JP-A-10112083 propose de disposer une couche de protection en diamant ou en carbone quasi diamant sur une couche active formée par un film mince semi-conducteur en GeSb_2Te_4 , de manière à la

protéger des dommages créés par l'abrasion et l'usure lorsqu'une pointe est en contact avec le support d'enregistrement comportant la couche active .

5 Ces différentes solutions ne permettent cependant pas d'obtenir un dispositif d'enregistrement satisfaisant du point de vue des propriétés électriques, thermiques et mécaniques.

10 **Objet de l'invention**

L'invention a pour but de réaliser un dispositif d'enregistrement de données remédiant aux inconvénients mentionnés ci-dessus et ayant, plus particulièrement, une grande densité de stockage tout en conservant et même
15 en augmentant le contraste de détection lors de la lecture de données.

Selon l'invention, ce but est atteint par les revendications annexées.

Plus particulièrement, ce but est atteint par le fait qu'au moins un élément
20 résistif en carbone est disposé entre la couche active et les micro-pointes, l'élément résistif ayant une résistivité électrique contrôlée, comprise entre les première et seconde valeurs de résistivité électrique de la couche active .

Selon un développement de l'invention, la couche résistive est en carbone.

25 Selon un autre développement de l'invention, l'élément résistif a une résistivité électrique comprise entre les première et seconde valeurs de résistivité électrique de la couche active

Selon un mode de réalisation préférentiel, l'élément résistif comporte des éléments de dopage destinés à ajuster la résistivité électrique de l'élément résistif, les éléments de dopage étant choisis parmi le bore et le phosphore.

- 5 Selon une autre caractéristique de l'invention, la couche résistive a une résistivité électrique comprise entre les première et seconde valeurs de résistivité électrique de la couche active

- 10 Selon un autre développement de l'invention, la couche résistive comporte des éléments de dopage destinés à ajuster la résistivité électrique de la couche résistive, les éléments de dopage étant choisis parmi le bore, le phosphore, l'argent et le cuivre.

Description sommaire des dessins

- 15 D'autres avantages et caractéristiques ressortiront plus clairement de la description qui va suivre de modes particuliers de réalisation de l'invention donnés à titre d'exemples non limitatifs et représentés aux dessins annexés, dans lesquels :

- 20 La figure 1 est une représentation schématique, en coupe, d'un premier mode de réalisation d'un dispositif d'enregistrement de données selon l'invention.
La figure 2 est une représentation schématique, en coupe, d'un second mode de réalisation d'un dispositif selon l'invention.

Description de modes particuliers de réalisation.

Dans un mode particulier de réalisation représenté à la figure 1, un dispositif d'enregistrement de données 1 comporte un support d'enregistrement 2 et des micro-pointes 3. Le support d'enregistrement 2 comporte un substrat 4 sur lequel est disposée une couche résistive 5. La couche résistive 5 est de préférence en carbone ou, par exemple, en un autre matériau tel que les chalcogénures et elle est recouverte par une couche active 6 dans laquelle peuvent être enregistrés des points mémoires (bit) grâce au passage d'un courant électrique provenant des micro-pointes 3. Ainsi, la couche active 6 est capable de passer d'une première valeur de résistivité électrique à une seconde valeur de résistivité électrique sous l'action d'une tension appliquée entre les micro-pointes et une contre-électrode. La contre-électrode 4 peut, par exemple, être constituée par le substrat 4 lorsque celui-ci est conducteur. Le substrat 4 peut, ainsi, être en silicium dopé, par exemple par de l'antimoine ou du bore, de manière à atteindre une résistivité électrique comprise entre 0,01 et 1 Ohm.cm. Lorsque le substrat 4 est en matériau isolant, la contre-électrode peut être constituée par une couche conductrice disposée sur le substrat 4. Le dispositif d'enregistrement 1 comporte également au moins un élément résistif 7 en carbone disposé entre la couche active et les micro-pointes 3 et ayant, de préférence, une épaisseur de l'ordre de 1nm. A la figure 1, l'élément résistif 7 en carbone est constitué par une couche disposée sur la couche active 6.

La couche active 6 a, de préférence, une épaisseur inférieure ou égale à 50nm et elle est, de préférence, constituée par un matériau à changement de phase, par exemple, un composé de germanium, d'antimoine et de tellure tel que $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5$ ou un composé d'argent, d'indium, d'antimoine et de tellure (AgInSbTe). En effet, sous l'action d'un échauffement par effet Joule dû au passage d'un courant électrique induit par l'application d'une tension électrique,

de tels matériaux à changement de phase sont capables de passer, d'une première phase présentant une première valeur de résistivité électrique à une seconde phase présentant une seconde valeur de résistivité électrique différente de la première valeur. A titre d'exemple, après écriture, une couche active en composé $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5$ comporte une pluralité de premières zones constituées par du $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5$ amorphe et une pluralité de secondes zones formant les points mémoires (bits) et constituées par du $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5$ cristallin. La résistivité électrique de $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5$ cristallin est de l'ordre de 0,1 Ohm.cm tandis que la résistivité électrique de $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5$ amorphe est de l'ordre de 100 Ohm.cm.

La couche résistive 5 en carbone a, de préférence, une épaisseur comprise entre 5nm et 50nm et elle présente une résistivité électrique permettant le passage du courant, depuis les micro-pointes 3 vers le substrat 4, avec une intensité contrôlée. La couche résistive 5 peut, par exemple, être réalisée par un dépôt par pulvérisation cathodique, cette technique permettant de contrôler la résistivité électrique de la couche résistive 5. Ainsi, la résistivité électrique de la couche résistive 5 peut être ajustée à une valeur prédéterminée en ajoutant, dans la couche résistive 5 en carbone, des éléments de dopage choisis parmi le bore, l'argent, le phosphore et le cuivre, dans des proportions comprises entre 0,1% à 10% pour l'argent et le cuivre et 1ppm à 0,1% pour le bore et le phosphore. Le dopage peut notamment être réalisé en rapportant sur la cible de pulvérisation en carbone une pastille de l'ordre de 1cm^2 de diamètre constituée par un élément de dopage. Un tel dopage permet, ainsi, de contrôler la résistivité électrique de la couche résistive 5, de manière à obtenir une résistivité électrique comprise entre les première et seconde valeurs de résistivité électrique de la couche active 6. La résistivité électrique de la couche résistive 5 est, de préférence, de l'ordre de 1 Ohm.cm.

La couche résistive 5 est également capable de promouvoir la variation locale de résistivité électrique dans la couche active 6, et notamment le passage d'une phase à l'autre dans le cas d'une couche active 6 en matériau à changement de phase. Ainsi, elle a, de préférence, une résistance thermique permettant de garantir une température adaptée à la transition d'une phase à une autre dans la couche active 6. De plus, la couche résistive 5 assure un échauffement en profondeur dans la couche active 6, ce qui permet d'augmenter le volume affecté par le changement de phase dans la couche active 6 et donc de favoriser le contraste de résistance électrique lors de la lecture des points mémoires créés.

La résistance thermique de la couche résistive 5 peut également être renforcée par une couche thermiquement isolante 8 disposée entre le substrat 4 et la couche active 6, comme représenté à la figure 2. La couche thermiquement isolante 8 peut, par exemple, être constituée par un composé de germanium, d'antimoine et de tellure cristallisé par tout type de procédé thermique connu tel qu'un chauffage momentané du support d'enregistrement partiellement réalisé ou à partir d'un composé binaire tel que GeTe. La couche thermiquement isolante peut également servir de contre-électrode à la place du substrat lorsque celui-ci est isolant.

L'élément résistif 7 présente une résistivité électrique contrôlée permettant d'établir un contact électrique entre la couche active 6 et les micro-pointes 3. Ainsi, la résistivité électrique de l'élément résistif 7 est, de préférence, comprise entre les première et seconde valeurs de résistivité électrique de la couche active 6 et l'épaisseur de l'élément résistif 7 est, de préférence, de l'ordre de 1 nm. La valeur de la résistivité électrique ainsi que l'épaisseur de l'élément résistif 7 permettent d'obtenir un contraste de résistance électrique adapté entre

les zones ayant des résistivités électriques différentes, lors de la lecture du support d'enregistrement.

5 La résistivité électrique de l'élément résistif 7 peut, ainsi, être ajustée par tout type de moyens connus et, notamment, en dopant l'élément résistif avec des éléments de dopage choisis parmi le bore et le phosphore. A titre d'exemple, dans le cas d'une couche active en GeSbTe, l'élément résistif 7 a une résistivité électrique comprise entre 1 et 10 Ohm.cm et une épaisseur de l'ordre de 1nm. De manière à contrôler facilement la résistivité électrique de l'élément résistif 7,
10 celui-ci peut être réalisé par un procédé de pulvérisation cathodique en ajustant la pression et la composition du plasma ou par un procédé de dépôt par craquage de gaz de type dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma (PECVD), le gaz pouvant être, par exemple du méthane ou du monoxyde de carbone.

15 La résistivité électrique de l'élément résistif 7 est donc ajustée de manière à permettre une injection suffisante de courant depuis les micro-pointes vers la couche active 6, avec une intensité contrôlée. L'élément résistif 7 comporte également une résistance thermique permettant d'induire les changements de
20 phase dans la couche active, lors de l'application d'une tension. Il permet, également, de protéger la couche active contre les phénomènes de pollution de surface tels que les effets d'oxydation. Une couche de protection 9 en carbone peut également être disposée sur l'élément résistif 7 (figure 2), de manière à renforcer les propriétés tribologiques de l'élément résistif 7.

25 Ainsi, les résistivités électriques respectives de la couche résistive 5 et de l'élément résistif 7 sont ajustées en fonction du contraste de résistance apparente de la couche active 6. Ceci permet notamment de palier à un risque de faible contraste entre les résistivités électriques apparentes de deux zones

d'état différent de la couche active 6, lors de la lecture du support d'enregistrement. Il est courant qu'il se produise une dérivation latérale d'une partie du courant de lecture dans la couche disposée sur la couche active, ceci provoquant un faible contraste de résistivité électrique.

5

La couche résistive 5 et l'élément résistif 7 permettent également d'assurer un échauffement suffisant dans l'ensemble de la couche active 6, de manière à induire le changement d'état désiré lors de l'injection du courant, lors d'une étape d'écriture. En effet, la géométrie du volume affecté par le changement d'état influençant directement le contraste lors de la lecture des données, la

10

couche résistive 5 permet d'obtenir un échauffement sur la totalité de l'épaisseur de la couche active. De plus, un tel dispositif permet d'éviter un accroissement excessif du courant injecté dans la couche active 6, lors de son passage à l'état de faible résistivité.

Revendications

1. Dispositif d'enregistrement de données comportant des micro-pointes (3) et
5 un support d'enregistrement (2) comportant un substrat (4) sur lequel est
disposée une couche résistive (5), ladite couche résistive (5) étant recouverte
par une couche active (6) capable de passer d'une première valeur de résistivité
électrique à une seconde valeur de résistivité électrique sous l'action d'une
10 tension appliquée entre les micro-pointes (3) et une contre-électrode, dispositif
caractérisé en ce qu'au moins un élément résistif (7) en carbone est disposé
entre la couche active (6) et les micro-pointes (3), l'élément résistif (7) ayant une
résistivité électrique contrôlée, comprise entre les première et seconde valeurs
de résistivité électrique de la couche active (6).
- 15 2. Dispositif d'enregistrement selon la revendication 1, caractérisé en ce que la
couche résistive (5) est en carbone.
3. Dispositif d'enregistrement selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé
en ce que l'élément résistif (7) comporte des éléments de dopage destinés à
20 ajuster la résistivité électrique de l'élément résistif (7), les éléments de dopage
étant choisis parmi le bore et le phosphore.
4. Dispositif d'enregistrement selon l'une quelconque des revendication 1 à 3,
caractérisé en ce que l'élément résistif (7) a une épaisseur de l'ordre de 1nm.
- 25 5. Dispositif d'enregistrement selon l'une quelconque des revendication 1 à 4,
caractérisé en ce que l'élément résistif (7) est une couche disposée sur la
couche active (6).

6. Dispositif d'enregistrement selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que la couche résistive (5) a une résistivité électrique comprise entre les première et seconde valeurs de résistivité électrique de la couche active (6).

5

7. Dispositif d'enregistrement selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que la couche résistive (5) a une épaisseur comprise entre 5 et 50nm.

10

8. Dispositif d'enregistrement selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que la couche résistive (5) comporte des éléments de dopage destinés à ajuster la résistivité électrique de la couche résistive (5), les éléments de dopage étant choisis parmi le bore, le phosphore, l'argent et le cuivre.

15

9. Dispositif d'enregistrement selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce qu'il comporte une couche de protection (9) en carbone disposée sur l'élément résistif (7).

20

10. Dispositif d'enregistrement selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce qu'il comporte une couche thermiquement isolante (8) disposée entre le substrat (4) et la couche résistive (5).

25

11. Dispositif d'enregistrement selon la revendication 10, caractérisé en ce que la couche thermiquement isolante (8) est constituée par un composé de germanium, d'antimoine et de tellure cristallisé.

12. Dispositif d'enregistrement selon la revendication 11, caractérisé en ce que le composé de germanium, d'antimoine et de tellure cristallisé est obtenu par un chauffage momentané du support d'enregistrement (2) partiellement réalisé.

13. Dispositif d'enregistrement selon la revendication 11, caractérisé en ce que le composé de germanium, d'antimoine et de tellure cristallisé est obtenu à partir d'un composé binaire de germanium et de tellure.

5

14. Dispositif d'enregistrement selon l'une quelconque des revendications 1 à 13, caractérisé en ce que la couche active (6) est constituée par un matériau à changement de phase.

10

15. Dispositif d'enregistrement selon l'une quelconque des revendications 1 à 14, caractérisé en ce que la couche active (6) a une épaisseur inférieure ou égale à 50nm.

15

16. Dispositif d'enregistrement selon l'une quelconque des revendications 1 à 15, caractérisé en ce que le substrat (4) étant conducteur, il constitue la contre-électrode.

17. Dispositif d'enregistrement selon la revendication 16, caractérisé en ce que le substrat (4) est en silicium dopé.

20

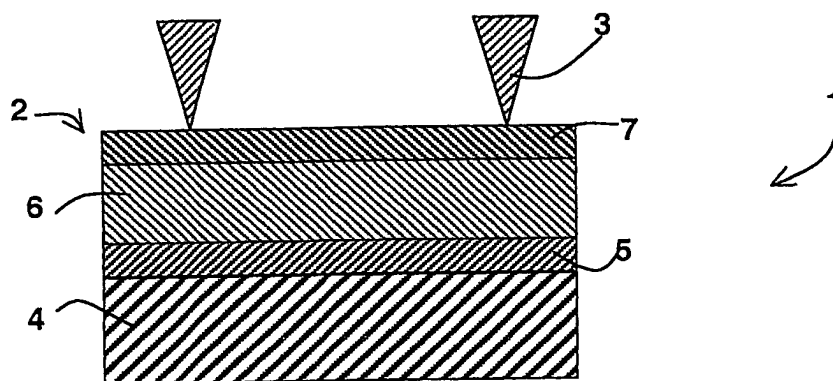


Fig. 1

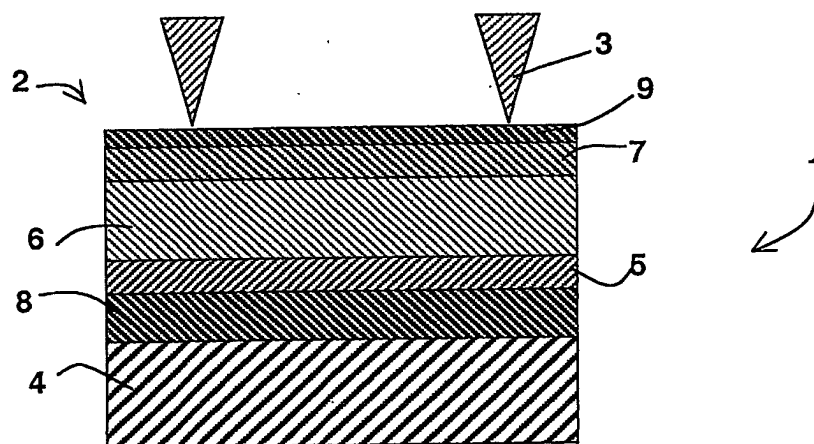


Fig. 2

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/FR2004/001406

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 G11B9/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 G11B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 09, 31 July 1998 (1998-07-31) -& JP 10 112083 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD), 28 April 1998 (1998-04-28) abstract	1-17
A	EP 0 750 298 A (CANON KK) 27 December 1996 (1996-12-27) cited in the application document en entier	1-17
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 017, no. 311 (P-1556), 14 June 1993 (1993-06-14) -& JP 05 028549 A (CANON INC), 5 February 1993 (1993-02-05) abstract	1,2
	----- -/-	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *&* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

8 November 2004

Date of mailing of the international search report

16/11/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5618 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Lehnberg, C

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/FR2004/001406

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 02, 30 January 1998 (1998-01-30) -& JP 09 282723 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD), 31 October 1997 (1997-10-31) abstract -----	1,14
A	US 2002/172072 A1 (WALMSLEY ROBERT G ET AL) 21 November 2002 (2002-11-21) page 1, paragraph 8-12 abstract -----	1-17

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No
PCT/FR2004/001406

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
JP 10112083	A	28-04-1998	NONE	
EP 0750298	A	27-12-1996	JP 3576644 B2	13-10-2004
			JP 9007238 A	10-01-1997
			EP 0750298 A2	27-12-1996
			US 5751686 A	12-05-1998
JP 05028549	A	05-02-1993	JP 2981789 B2	22-11-1999
JP 09282723	A	31-10-1997	NONE	
US 2002172072	A1	21-11-2002	EP 1374246 A2	02-01-2004
			WO 02078005 A2	03-10-2002

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No

PCT/FR2004/001406

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CIB 7 G11B9/00		
Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB		
B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) CIB 7 G11B		
Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche		
Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés) EPO-Internal, PAJ, WPI Data		
C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 09, 31 juillet 1998 (1998-07-31) -& JP 10 112083 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD), 28 avril 1998 (1998-04-28) abrégé	1-17
A	----- EP 0 750 298 A (CANON KK) 27 décembre 1996 (1996-12-27) cité dans la demande document en entier	1-17
A	----- PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 017, no. 311 (P-1556), 14 juin 1993 (1993-06-14) -& JP 05 028549 A (CANON INC), 5 février 1993 (1993-02-05) abrégé -----	1,2
-/--		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <input checked="" type="checkbox"/> Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents <input checked="" type="checkbox"/> Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe </div>		
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>* Catégories spéciales de documents cités:</p> <p>*A* document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent</p> <p>*E* document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date</p> <p>*L* document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)</p> <p>*O* document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens</p> <p>*P* document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée</p> </div> <div style="flex: 1;"> <p>*T* document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention</p> <p>*X* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément</p> <p>*Y* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier</p> <p>*&* document qui fait partie de la même famille de brevets</p> </div> </div>		
Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée <div style="text-align: center; font-weight: bold;">8 novembre 2004</div>		Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale <div style="text-align: center; font-weight: bold;">16/11/2004</div>
Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax (+31-70) 340-3016		Fonctionnaire autorisé <div style="text-align: center; font-weight: bold;">Lehnberg, C</div>

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No

PCT/FR2004/001406

C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	<p>PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 02, 30 janvier 1998 (1998-01-30) -& JP 09 282723 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD), 31 octobre 1997 (1997-10-31) abrégé</p> <p>-----</p>	1,14
A	<p>US 2002/172072 A1 (WALMSLEY ROBERT G ET AL) 21 novembre 2002 (2002-11-21) page 1, alinéa 8-12 abrégé</p> <p>-----</p>	1-17

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs

membres de familles de brevets

Demande Internationale No

PCT/FR2004/001406

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
JP 10112083	A	28-04-1998	AUCUN	
EP 0750298	A	27-12-1996	JP 3576644 B2	13-10-2004
			JP 9007238 A	10-01-1997
			EP 0750298 A2	27-12-1996
			US 5751686 A	12-05-1998
JP 05028549	A	05-02-1993	JP 2981789 B2	22-11-1999
JP 09282723	A	31-10-1997	AUCUN	
US 2002172072	A1	21-11-2002	EP 1374246 A2	02-01-2004
			WO 02078005 A2	03-10-2002